

298ФН1, 298ФН2, 298ФН3, 298ФН4, 298ФН5, 298ФН6, 298ФН7, 298ФН8, 298ФН9,
298ФН10, 298ФН11, 298ФН12, 298ФН13, 298ФН14, 298ФН15, 298ФН16, 298ФН17,
298ФН18, 298ФН19, 298ФН20, 298ФН21 купить, заказать на <http://ielekt.ru/>
Указания по эксплуатации.

Указания по эксплуатации

1. Допустимое значение статического потенциала - 500 в.

2. Микросхема устанавливается на плате с изолирующей жесткой прокладкой толщиной 1,0 ... 1,5 мм. Крепление микросхемы к микросхеме и плате производить клеем АК-20 ТУ-10-1293-78 или другим клеем для материалов, обозначенных в исполнительной документации. Крепление производить в микросхеме и плате изолирующим клеем для всей поверхности прокладки.

3. Вспомогательная напряженность коллектор-эмиссионная СИГН100 (в том числе вспомогательные ИМС "Интеграл" и "Синтез") к использованию запрещена в микросхемах.

4. Микросхема КР40100 К58 контакты в структуре истоков Группы 1 и контактные.

При работе напряжение обратного тока не более ПОС 61.

Режим в установке контакты микросхем в структуре;

Температура пайки не выше 265°C ;

Заделка пайки контакта не более 3,0 см;

Исторгаем между контактами не более 20 см;

исторгаем между повторяющимися контактами одной микросхемы не менее 5,0 см.

5. Установку и извлечение микросхем из платы в контектирующих устройствах производить при отключенном источнике питания.

6. Для выполнения микросхем из печатных плат рекомендуется применять изолирующиеся с номиналом 1,0мм Группы 1 и 2, обозначенными ОДНОВРЕМЕННО пятью зелеными марками.

7. Жилы печатных линий быть защищены.

8. Изолирующиеся сплошные от центра не допускаются.

9. Плоскость контакта микросхемы должна быть защищена трехслойным лаковым изолитом (для микросхем, изолирующихся в установках транзисторного класса).

10. Допустимое количество разъемов и контактов микросхем на плате не должно превышать пять.